



【リードエレクトロニックエンジニア】◆ハード/ソフトいずれか電気電子開発経験者/新横浜勤務

ドイツを代表する世界的自動車部品サプライヤー

#### Job Information

**Hiring Company**

Webasto Japan Co., Ltd.

**Job ID**

1561786

**Division**

エンジニアリングチーム

**Industry**

Automobile and Parts

**Company Type**

Large Company (more than 300 employees) - International Company

**Non-Japanese Ratio**

Majority Japanese

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Kanagawa Prefecture, Yokohama-shi Kohoku-ku

**Train Description**

Yokohama Line, Shin Yokohama Station

**Salary**

7 million yen ~ Negotiable, based on experience

**Work Hours**

9:00~17:45 (所定労働時間 8 時間、休憩 45 分)

**Holidays**

完全週休二日制(土、日曜)、祝日、年末年始、GW、夏季休暇など

**Refreshed**

February 12th, 2026 03:00

#### General Requirements

**Minimum Experience Level**

Over 6 years

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Native

**Minimum Education Level**

Bachelor's Degree

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

## Job Description

### 【募集要項 本ポジションの魅力】

- ・自動車用ルーフシステムの電気電子開発とPMを担当
- ・最先端技術を顧客と共に形にできる
- ・車載電子機器の開発・プロジェクト管理経験
- ・コアタイムなしのフレックス制度あり

### ＜ポジション リードエレクトロニックエンジニア＞

自動車用ルーフシステム(サンルーフ及びコンバーチブル)のコントローラー開発、電気電子(以下EE)分野のプロジェクトマネジメントを担当していただきます。

納期・品質・コストのバランスを取りながら、顧客への説明も含め、EE分野のプロジェクトを主導していただきます。

主な業務内容は以下の通り

- ・法規、機能安全、セキュリティ要件への対応と技術窓口対応
- ・海外開発拠点との英語を用いての連携による設計、テストの推進
- ・システム仕様、テスト仕様の作成とリスク、変更管理
- ・顧客、工場、サプライヤーとの調整と生産要件の取りまとめ

### ■グローバルの開発拠点とプロジェクトを進行する！

インドに構える海外開発拠点と密にコミュニケーションを取り、プロジェクトを進行する必要があるポジションとなります。

部署人数：4名(管理者除く)

### 雇用形態

正社員

### 年収

年俸制730万円以上(賞与含む)

### 勤務地

ペバストジャパン株式会社 横浜オフィス  
横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第2センタービル11F

### 勤務時間

標準就業時間 9:00～18:00(所定労働時間8時間、休憩60分)

フレックスタイム制(コアタイムなし)

残業時間：10～15時間程度/月

### 休日休暇

休日:会社カレンダーに準じる

年間124日(内訳)土曜、日曜、正月休み、ゴールデンウィーク、お盆休み

## Required Skills

### 応募必要スキル

- ・5年前後の電子モジュール開発経験(ハード/ソフト/要求仕様)
- ・プロジェクト単位での管理・実務経験
- ・実務での英語使用経験(文書・会話による技術的コミュニケーション力)

### 歓迎スキル

- ・自動車分野のEE分野での開発経験(ハード/ソフト/要求仕様)
- ・以下ハードウェア、ソフトウェアいずれかのご経験・スキルをお持ちの方を歓迎します:

### ＜ハードウェア(HW)開発スキル＞

- ・回路図設計(Schematic Design)の経験
- ・製品リリースにおけるPLM(Product Lifecycle Management)の経験

### ＜ソフトウェア(SW)開発スキル＞

- ・ソフトウェア要件の分解・分析(SW Requirements Decomposition)スキル
- ・Embedded-Cを用いた組込みソフトウェアのコーディング経験

### 学歴

- ・大卒以上(電子工学)を歓迎

### ■選考回数(書類選考含め3回)

#### 書類選考

1次面接(広島本社・対面又はMicrosoft Teams、日本語にて行う)

最終面接(広島本社・対面、英語・日本語併用にて行う)

---

### Company Description